

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2025-066

圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深化公司全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，多元化公司融资渠道，吸引并集聚优秀的研发与管理人才，进一步提升公司核心竞争力，圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过公司拟申请首次公开发行业境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”）的相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司本次发行 H 股并上市尚需提交公司股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 24 个月内）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H 股并上市。

截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行 H 股并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会、监事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 H 股并上市的具体细节尚未最终确定。

本次发行 H 股并上市能否通过审议、备案、批准和/或核准并最终实施具有较大不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行 H 股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日